PN=H05-304100

PUB. NO.:

05-304100 [JP 5304100 A]

PUBLISHED:

November 16, 1993 (19931116)

N. T. T. M. O. D. ()

INVENTOR(s): HONJO NORIHIRO

NISHISATO HIROSHI

MAEHARA KAZUTOSHI

APPLICANT(s): BENKAN CORP [359617] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPLIED MATERIALS JAPAN KK [488012] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

04-131591 [JP 92131591]

FILED:

April 24, 1992 (19920424)

ABSTRACT

PURPOSE: To protect mixture gas of vaporized material gas and carrier gas of high temperature against contamination by a method wherein diaphragm valve which opens or closes the inlet of a needle jet an a needle mechanism whose operating section is partitioned by a metal diaphragm are provided. CONSTITUTION: An injection valve 54 used for vaporizing liquid material closes or opens the inlet of a needle jet 13 by the action of a diaphragm valve 15 to enable liquid material to stop or restart spouting out into a carrier gas flow path. Therefore, the operating part of the diaphragm valve 15 is separated by a metal diaphragm 18 and prevented from coming into contact with liquid material, so that particles produced at the operating part of the valve 15 are restrained from mixing into the liquid material. An operating part 34 of a needle mechanism 36 is partitioned by a metal diaphragm 35 so as not to come into contact with hot carrier gas, so that particles produced at the operating part 34 are restrained from mixing into not carrier gas. Therefore, the mixture gas of vaporized material gas and hot carrier gas is protected against contamination.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-304100

(43)公開日 平成5年(1993)11月16日

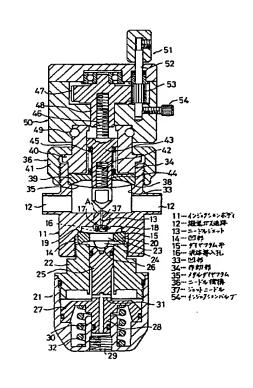
(51)Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 21/205 B 0 5 B 17/00 F 1 6 K 7/12	識別記号 <i>Z</i> D	庁内整理番号 7147-4D 7001-3H 7001-3H	·FI		技術家	表示箇所
13/00		7001—3H		審査請求を	前 請求項の数1(全	5 頁)
(21)出願番号	特顯平4-131591		(71)出願人	000232726		
(22)出願日	平成 4年(1992) 4月24日			株式会社ベンカン 東京都大田区山王 2丁目 5番13号		
(22) HAR LI			(71)出願人		四工艺,日 0 面 10 马	
					・テリアルズジャパン を - 西新宿2丁目7番1号	
			(72)発明者	本庄 宣弘		,
				_, _,	一数 塚本町大字六千石字	
			(74)代理人	番地 株式会 弁理士 高	注社ベンカン群馬製作別 雄次郎	IM .
					÷	
				最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 インジェクションパルブ

(57)【要約】

【目的】 CVD装置のような半導体製造装置に於いて、反応炉内で基板に成膜する為の液体原料を気化供給する際、蒸発気化した原料ガスと高温搬送ガスとの混合ガスに、パーティクルが混入して汚染されるようなことがなく、また耐熱性に優れ、確実にシールできて液体原料のリークやガスリークが生じることがなく、さらにガスだまりが生じることのないようにしたインジェクションバルブを提供する。

【構成】 搬送ガス通路を中高部に水平に有するインジェクションボディの下部中心に、前記搬送ガス通路に連通するニードルジェットを設け、このニードルジェットの下側に凹部を設けて、該凹部にニードルジェットの入口を開閉するダイヤフラム弁を設けると共に、側方にニードルジェットと連通する液体導入孔を設け、前記インジェクションボディの上部中央に凹部を設けて、該凹部に作動部をメタルダイヤフラムにて仕切ったニードル機構を設け、該ニードル機構のジェットニードルを前記ニードルジェットに挿入してなるインジェクションバルブ。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 搬送ガス通路を中高部に水平に有するイ ンジェクションボディの下部中心に、前記搬送ガス通路 に連通するニードルジェットを設け、このニードルジェ ットの下側に凹部を設けて、該凹部にニードルジェット の入口を開閉するダイヤフラム弁を設けると共に、側方 にニードルジェットと連通する液体導入孔を設け、前記 インジェクションボディの上部中央に凹部を設けて、該 凹部に作動部をメタルダイヤフラムにて仕切ったニード ル機構を設け、該ニードル機構のジェットニードルを前 10 記ニードルジェットに挿入してなるインジェクションバ ルブ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液体原料の気化供給に 用いるインジェクションバルブに係り、特にCVD装置 のような半導体製造装置に於いて、反応炉内で基板に成 膜する為の液体原料を気化供給するのに適したインジェ クションバルブに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、CVD装置のような半導体製造装 置に於いて、反応炉内で基板に成膜する為の液体原料を 気化供給するのに用いたインジェクションバルブは、図 3に示すように搬送ガス通路1を中高部に水平に有する インジェクションボディ2の下部中心に、前記搬送ガス 通路1に連通するニードルジェット3を設け、このニー ドルジェット3の入口付近の側方に液体導入孔4を設 け、ニードルジェット3の下側にニードル弁5を設け て、そのジェットニードル6を前記ニードルジェット3 に挿入し、前記インジェクションボディ2の上部には凹 部7を設けて、この凹部7にエアーアクチュエータ8に より作動するベローズ弁9を設けたものである。

【0003】かかる構成のインジェクションバルブ10 によると、液体導入孔4に導入され、開かれたニードル 弁5を経てニードルジェット3を通って搬送ガス通路1 に出た液体原料は、搬送ガス通路1に入った高温搬送ガ スに触れて加熱されて蒸発気化し、この気化した原料ガ スが髙温搬送ガスと混合して搬送される結果、原料ガス の分圧が低下し、この分圧低下を補う為に液体原料が次 々に気化し、との一連の作用にて液体原料は連続的に気 化、搬送が起こり、一定流量の原料ガスが図示せぬ半導 体製造装置の反応炉内に供給され、基板への成膜に用い られる。

【0004】ところで、上記のインジェクションバルブ 10は、液体原料の搬送ガス通路への供給停止と再開 を、エアーアクチュエータ8により作動するベローズ弁 9によってニードルジェット3の出口を塞いだり、開い たりしている為、蒸発気化した原料ガスと高温搬送ガス との混合ガスに、ベローズ弁9の作動によって生じたパ ーティクルが混入し、汚染されてしまうことがある。ま 50 イヤフラムにて仕切って高温搬送ガスに触れないように

た搬送ガスは150℃もあるので、耐熱性に難点があ り、特にニードル弁5のゴムシール11やベローズ弁9 のシールプレートは短期間の内に劣化し、液体原料のリ ークや搬送ガスのリークが生じることがある。さらにイ ンジェクションボディ2の凹部7内に配したベローズ弁 9の外側にはガスだまりが生じ、ここにたまったガスが ベローズ弁9の作動時に高温搬送ガスにより運ばれる 為、半導体製造装置の反応炉に供給される原料ガスの割 合が変化することがあって好ましくない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、蒸発 気化した原料ガスと高温搬送ガスとの混合ガスに、パー ティクルが混入して汚染されるようなことがなく、また 耐熱性に優れ、確実にシールできて液体原料のリークや ガスリークが生じることがなく、さらにガスだまりが生 じることのないインジェクションバルブを提供しようと するものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため の本発明のインジェクションバルブは、搬送ガス通路を 中高部に水平に有するインジェクションボディの下部中 心に、前記搬送ガス通路に連通するニードルジェットを 設け、このニードルジェットの下側に凹部を設けて、該 凹部にニードルジェットの入口を開閉するダイヤフラム 弁を設けると共に、側方にニードルジェットと連通する 液体導入孔を設け、前記インジェクションボディの上部 中央に凹部を設けて、該凹部に作動部をメタルダイヤフ ラムにて仕切ったニードル機構を設け、該ニードル機構 のジェットニードルを前記ニードルジェットに挿入して なるものである。

[0007]

【作用】かかる構成の本発明のインジェクションバルブ によると、液体導入孔から導入され、開かれたダイヤフ ラム弁を経てニードルジェットを通って搬送ガス通路に 噴出した液体原料は、搬送ガス通路に入った髙温搬送ガ スに触れて加熱されて蒸発気化し、この気化した原料ガ スが髙温搬送ガスと混合して搬送される結果、原料ガス の分圧が低下し、この分圧低下を補う為に液体原料が次 々に気化し、この一連の作用にて液体原料は連続的に気 40 化、搬送が起こり、一定流量の原料ガスが半導体製造装 置の反応炉内に供給され、基板への成膜に用いられる。 【0008】上記のように液体原料の蒸発気化に用いる 本発明のインジェクションバルブは、液体原料の搬送ガ ス通路への噴出停止と再開を、ダイヤフラム弁の作動に よってニードルジェットの入口を塞いだり、開いたりす ることにより行っている為、ダイヤフラム弁の作動部は メタルダイヤフラムに仕切られて液体原料に触れること がなく、作動部で生じるパーティクルが液体原料に混入 することがない。またニードル機構の作動部をメタルダ しているので、作動部で生じるバーティクルが高温搬送 ガスに混入することがない。従って、蒸発気化した原料 ガスと高温搬送ガスとの混合ガスが汚染されることがな い。

【0009】また、搬送ガスが150℃以上もある高温でもインジェクションボディにおける液体原料のシールは、ダイヤフラム弁のメタルダイヤフラムにより行い、搬送ガスのシールは、ニードル機構の作動部を仕切ったメタルダイヤフラムにより行っているので、耐熱性に優れ、確実にシールできて、液体原料のリークやガスリー 10 クが生じることがない。

【0010】さらに、インジェクションボディの上部中央の凹部には、メタルダイヤフラムにで仕切ったニードル機構の作動部が配されて、凹部の下部が搬送ガス通路の途中に解放されているので、ガスだまりが生じることがない。

【0011】また、ニードルジェットに出口側からジェットニードルが挿入され、ニードルジェットの出口が環状に絞られているので、従来のインジェクションバルブのようにニードルジェットに入口側からジェットニード 20ルが挿入されてニードルジェットの出口が円形の為、液体原料が搬送ガス通路に溢出し、高温搬送ガスによる蒸発気化がスムースに行われず、不安定なものとは異なり、液体原料が搬送ガス通路に環状に噴出し、高温搬送ガスによる蒸発気化がスムースに行われ、安定したものとなる。

[0012]

【実施例】本発明のインジェクションバルブの一実施例 を図によって説明すると、図1に於いて、11はインジ ェクションボディで、このインジェクションボディ11 の中高部に水平に搬送ガス通路12が設けられ、下部中 心に搬送ガス通路12に直角に連通するニードルジェッ ト13が設けられている。インジェクションボディ11 の下部にはニードルジェット13の下側において凹部1 4が設けられ、この凹部14にニードルジェット13の 入口を開閉するダイヤフラム弁15が設けられ、側方に ニードルジェット13と連通する液体導入孔16が設け られている。ダイヤフラム弁15は、ニードルジェット 13の入口周囲に同心に設けた環状弁座17に、緩やか な球面状のメタルダイヤフラム18を圧着してニードル 40 ジェット13の入口を閉じるもので、メタルダイヤフラ ム18は凹部14の内周壁に設けた段部19に環状のボ ンネット20を介して凹部14に螺合したエアーシリン ダ21のシリンダカバー22により締付け固定されてい る。環状のボンネット20の内側にはメタルダイヤフラ ム18を押圧するプランジャー23が摺動可能に配さ れ、プランジャー23の背面に半球状凸部24が設けら れ、この半球状凸部24はエアーシリンダ21のシリン ダカバー22を貫通せるピストンロッド25の先端面中 心に設けた円錐凹部26で押圧されるようになってい

る。エアーシリンダ21のピストン27は背面にもロッド28が設けられ、このロッド28がインレットボート29に通ずる六30に摺動可能に挿入され、ロッド28, ピストン27の中心にエアー通路31が設けられて、エアーシリンダ21の上室に連通されている。エアーシリンダ21の下室にはピストン27を上方に付勢するスプリング32が挿入されている。

【0013】前記インジェクションボディ11の上部中 央には搬送ガス通路12の途中まで凹部33が設けら れ、この凹部33に作動部34をメタルダイヤフラム3 5にて仕切ったニードル機構36が設けられ、このニー ドル機構36のジェットニードル37が前記ニードルジ ェット13に挿入されている。ニードル機構36のメタ ルダイヤフラム35は、凹部33の内周壁に設けた段部 38に環状押え板39、ボンネット40を介してインジ ェクションボディ11の上部外周に螺合した袋ナット4 1により締付け固定されている。ジェットニードル37 はその基部に突設されたねじ棒42がメタルダイヤフラ ム35の中心の穴を貫通して、前記ボンネット40内に 摺動可能に配され、環状押え板39を貫通したT形ロッ ド43のねじ穴44に締付け固定されている。従って、 メタルダイヤフラム35はジェットニードル37の基部 とT形ロッド43との間に挟持されて、ジェットニード ル37と一体に動作する。T形ロッド43の頭部と環状 押え板39との間にはスプリング45が挿入され、T形 ロッド43が上方に付勢されている。T形ロッド43の 上端面にはねじ棒46が同心に突設され、このねじ棒4 6が歯車47の軸48に螺合されている。歯車47は前 記ボンネット40の上端外周に鋼球49を介して回転可 能に取付けたノブ50内に回転可能に支持され、歯車4 7にはノブ50の上面より回転可能に貫通した調整ノブ 51のロッド52上の小歯車53が噛合され、ロッド5 2の下部はノブ50の外周より螺合したストッパー54 が押圧されている。

【0014】 このように構成された実施例のインジェク ションバルブ54は、ダイヤフラム弁15の作動により ニードルジェット13の入口が開かれる。即ち、不使用 時スプリング32によりピストン27が上方に付勢さ れ、ピストンロッド25の先端面の円錐凹部26により 背面の半球状凸部24が押圧されたプランジャー23が メタルダイヤフラム18を扁平に変形して環状弁座17 に圧着し、ニードルジェット13の入口を閉じている が、使用時インレットポート29よりエアー通路31を 通してエアーシリンダ21の上室へ圧力エアーを導入 し、スプリング32に抗してピストン27を押し下げる ことにより、図1に示されるようにピストンロッド25 の先端面の円錐凹部26がプランジャー23の背面の半 球状凸部24から離れ、メタルダイヤフラム18は自身 の弾性復元力によりプランジャー23を後退して緩やか な球面状となり、ニードルジェット13の入口が開かれ る。

【0015】 このようにニードルジェット13の入口が 開かれると、液体導入孔16から導入された液体原料 (例えばテトラ・エトキシ・オルソ・シラ) は図2に示 すようにニードルジェット13を通ってジェットニード ル37の周囲から環状に搬送ガス通路12に噴出し、搬 送ガス通路12を通る髙温(150℃~200℃)の搬 送ガス(例えばHeガス)に触れて加熱されて蒸発気化 し、この気化した原料ガスが高温搬送ガスと混合して搬 を補う為に液体原料が次々に気化し、この一連の作用に て液体原料は連続的に気化搬送が起こり、一定流量の原 料ガスが例えば図示せぬ半導体装置の反応炉内に供給さ れ、基板への成膜に用いられる。

5

【0016】とのように液体原料の蒸発気化に用いる実 施例のインジェクションバルブ54は、液体原料の搬送 ガス通路12への噴出停止と再開を、ダイヤフラム弁1 5の作動によってニードルジェット13の入口を塞いだ り、開いたりすることにより行っている為、ダイヤフラ ム弁15の作動部はメタルダイヤフラム18に仕切られ 20 て液体原料に触れることがなく、作動部で生じるパーテ ィクルが液体原料に混入することがない。また、ニード ル機構36の作動部34をメタルダイヤフラム35にて 仕切って髙温搬送ガスに触れないようにしているので、 作動部34で生じるパーティクルが高温搬送ガスに混入 することがない。従って、蒸発気化した原料ガスと高温 搬送ガスとの混合ガスが汚染されることがない。

【0017】また、搬送ガスが150℃~200℃の高 温でもインジェクションボディ1における液体原料のシ ールは、ダイヤフラム弁15のメタルダイヤフラム18 30 により行い、搬送ガスのシールは、ニードル機構36の 作動部34を仕切ったメタルダイヤフラム35に行って いるので、耐熱性に優れ、確実にシールできて、液体原 料のリークやガスリークが生じることがない。

【0018】さらに、インジェクションボディ1の上部 中央の凹部33には、メタルダイヤフラム35にて仕切 ったニードル機構36の作動部34が配されて、凹部3 3の下部が搬送ガス通路12の途中に解放されているの で、ガスだまりが生じることがない。

【0019】また、ニードルジェット13の出口側から 40 ジェットニードル37が挿入され、ニードルジェット1 3の出口が図2に示すように環状に絞られているので、 図3に示す従来のインジェクションバルブ10のように ニードルジェット3に入口側からジェットニードル6を 挿入されて図4に示すようにニードルジェット3の出口

が円形の為、液体原料が搬送ガス通路1に溢出し、高温 搬送ガスによる蒸発気化がスムースに行われず、不安定 なものとは異なり、液体原料が搬送ガス通路12に環状 に噴出し、髙温搬送ガスによる蒸発気化がスムースに行 われ、安定したものとなる。

【0020】尚、実施例のインジェクションバルブ54 において、ジェットニードル37のニードルジェット1 3に対する挿入量の調整は、ノブ50を回転し、これと 一体に周方向に移動する調整ノブ51のロッド52上の 送される結果、原料ガスの分圧が低下し、この分圧低下 10 小歯車53により歯車47を回転することにより、T型 ロッド43を上下させてこれに結合されたジェットニー ドル37を上下させることにより行う。また微調整は、 ストッパー54を緩め、調整ノブ51を回転して、その ロッド52上の小歯車53により歯車47を僅かに回転 し、T型ロッド43を僅かに上下させてジェットニード ル37を僅かに上下させると良い。

[0021]

【発明の効果】以上の通り本発明のインジェクションバ ルブによれば、蒸発気化した原料ガスと高温搬送ガスと の混合ガスに、パーティクルが混入して汚染されるよう なことがなく、また耐熱性に優れ、確実にシールできて 液体原料のリークやガスリークが生じることがなく、さ らにガスだまりが生じることがなく、また液体原料が搬 送ガス通路に環状に噴出し、高温搬送ガスによる蒸発気 化がスムースに行われ、安定したものとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のインジェクションバルブの一実施例を 示す断面図である。

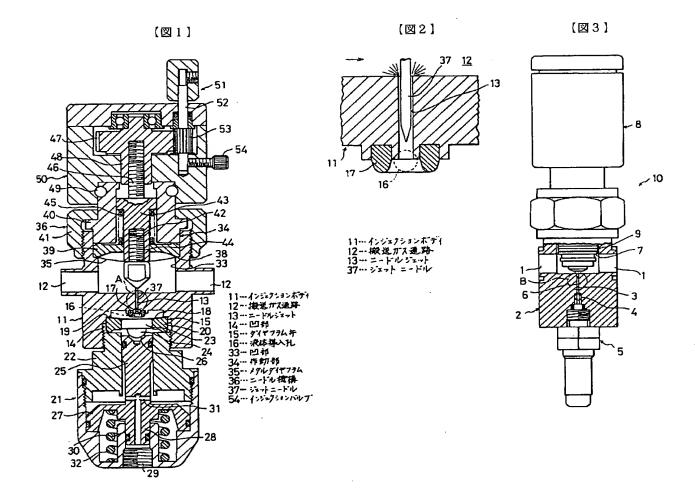
【図2】図1のA部拡大図である。

【図3】従来のインジェクションバルブの断面図であ

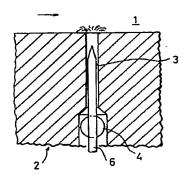
【図4】図3のB部拡大図である。

【符号の説明】

- 11 インジェクションボディ
- 12 搬送ガス通路
- 13 ニードルジェット
- 14 凹部
- ダイヤフラム弁 15
- 16 液体導入孔
- 3 3 凹部
 - 34 作動部
 - 35 メタルダイヤフラム
 - 36 ニードル機構
 - 37 ジェットニードル
 - 54 インジェクションバルブ



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 西里 洋

東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 アブライド マテリアルズ ジャパン 株式会 社内 (72)発明者 前原 一俊

東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 アプライド マテリアルズ ジャパン 株式会 社内